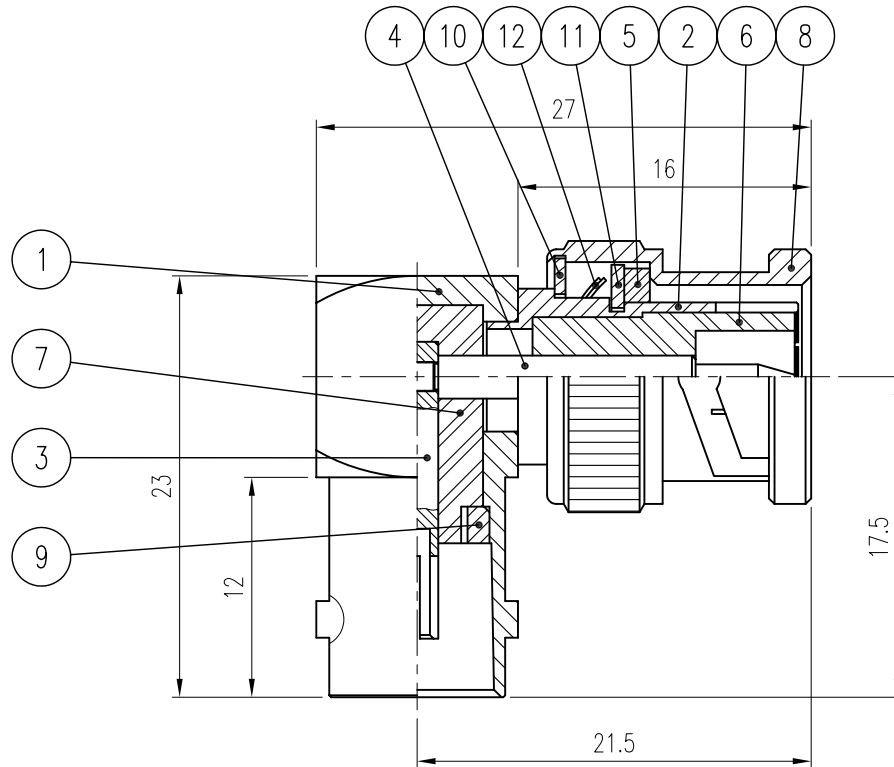


ST	가공									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)										△				
ST(개선)										△				



12	SPRING RING	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
11	WASHER	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
10	WASHER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
9	고정 RING	1	SILICON	Nickel Plate	DBN00098-135/1 (L6001)
8	COUPLING CAP	2	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
7	INSULATOR	2	TEFLON		DNT00584-N/1 (H6416)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00537-N/1 (H6056)
5	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1 (G6001)
4	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00598-15/1 (E6048)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00510-1345/1 (E6042)
2	BODY (B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00653-135/1 (D6049B)
1	BODY (A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD0640-135/1 (D6049A)

대체가능재질	품번		품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2000. 2. 22.					 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인							
재질	감도					도명 BNC-RA-PJ		
	재도							
열처리	작성부서		연 구 소			도번 AD00079-7/1		
보호피막처리	적도							
	NS	단위	mm	총량	A4	K325-784-000		